

Modular und flexibel: HMD präsentiert das Fusion-Smartphone für jeden Bedarf

HMD präsentiert das Fusion-Smartphone mit modularen Smart Outfits, das Nutzerbedürfnisse flexibel erfüllt. IFA bis 10. Sept.

Berlin – HMD Global hat auf der Technikmesse IFA ein innovatives Smartphone präsentiert, das mit besonderen Funktionen aufwartet. Das Fusion, wie das Gerät heißt, ermöglicht es den Nutzerinnen und Nutzern, es an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Damit hebt es sich von herkömmlichen Smartphones ab und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Individualisierung.

Die besonderen Merkmale des Fusion basieren auf austauschbaren Modulen, die über magnetische Pin-Leisten am Smartphone angebracht werden. Diese sogenannten Smart Outfits bieten nicht nur einen stylischen Look, sondern schützen das Gerät auch bei den unterschiedlichsten Aktivitäten. So erhält das Fusion eine robuste Outdoor-Hülle (Rugged Outfit) mit IP68-Zertifizierung, die das Smartphone wasserdicht macht und zusätzlich Funktionen wie kabelloses Laden sowie eine Notfalltaste integriert.

Vielseitige Module und Nutzerfreundlichkeit

Ein weiteres herausragendes Modul, das sogenannte Flashy Outfit, verwandelt das Fusion in eine Plattform für Fotografie und Selfies. Der drehbare LED-Lichtring kann sowohl als Kamerablitz als auch als Ringlicht für Selfies genutzt werden. HMD plant auch eine spezielle Hülle mit integrierten Controllern,

die das Smartphone in ein handliches Gaming-Gerät verwandelt.

Besonders hervorzuheben ist das Design des Fusion, das es Anwendern erlaubt, das Gerät selbst zu öffnen und Komponenten wie das Gehäuse, den Akku oder das Display auszutauschen, ohne die Garantie zu gefährden. Diese Selbstreparatur-Option stellt eine interessante Wendung im Smartphone-Markt dar, wo oft eine Reparatur durch den Hersteller notwendig ist. Das Display des Fusion misst 6,56 Zoll (1612 x 720 Pixel) und beeindruckt mit einer Helligkeit von bis zu 600 Nits.

Technische Eckdaten und Preisgestaltung

Technisch ist das Fusion mit einem leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Prozessor (acht Kerne) ausgestattet. Ferner verfügt es über ein Dualkamera-System mit hervorragenden 108 Megapixeln. Ein 5.000 mAh Akku sorgt dafür, dass das Gerät bei intensiver Nutzung lange durchhält und kann zudem schnell mit bis zu 33 Watt geladen werden.

Das Smartphone wird mit dem neuesten Betriebssystem Android 14 ausgeliefert. HMD hat zudem angekündigt, dass Nutzer zwei Betriebssystem-Updates sowie drei Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten werden. Mit einem Einstiegspreis von etwa 250 Euro wird erwartet, dass das Fusion für ein breites Publikum zugänglich sein wird. Details zum genauen Marktstart und den Preisen für die verschiedenen Module sollen in naher Zukunft bekannt gegeben werden.

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de